

~~~~~【プログラム】~~~~~

□□□□■□□ 部品内蔵技術委員会 ロードマップ研究会 □□■□□□□

**2022 年度版部品内蔵技術ロードマップ書購入のご案内**

◆**部品内蔵技術ロードマップ研究会のご案内**

部品内蔵技術委員会ロードマップ研究会（主査・釣屋政弘：iNEMI Japan）では、今般「2022 年度版部品内蔵技術ロードマップ」を発行する運びとなりました。

本研究会では部品内蔵技術の適用可能性を検討し、この技術を広く普及する助けとして技術ロードマップを策定しています。このロードマップでは、部品内蔵にはどのような技術課題があるのか、また、その技術課題の解決策の可能性について述べています。その内容は、数値での将来展望を計る内容ではなく、道標となる技術レベルの確認や動向を現在の技術状況をもとに検討して、技術課題を明確にすることで今後の展望を述べるロードマップになっています。

**2022 年度版部品内蔵技術ロードマップ目次**

- 第 1 章 部品内蔵技術概要
- 第 2 章 電子機器と部品内蔵技術
- 第 3 章 部品内蔵製造技術
- 第 4 章 部品内蔵技術
- 第 5 章 部品内蔵製品
- 第 6 章 検査・試験
- 第 7 章 設計概念
- 第 8 章 国際規格と環境要求

**2022 年度版部品内蔵技術ロードマップ書は、以下サイトより有料（2,000 円）にてダウンロードできます。**

詳細は 12/22 の公開研究会の時にお知らせします。

◆**申込方法：ロードマップ書のお申込はこちら↓**

<https://service.kktcs.co.jp/smms2/event/jiep/252>

\* 申込の受理後の返信メールにダウンロード URL と PW を記載しております。

そちらからロードマップデータをダウンロードしてください。

（申込およびダウンロード期限：2023 年 1 月 31 日）

\* キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

◆**問い合わせ先**

一般社団法人エレクトロニクス実装学会

E-mail : info@jiep.or.jp